

搭載機、ボンド塗布機、インサートマシン、自動半田付装置、X線検査装置、クリーンブースといった「ものづくり」に必要な設備が整っており、どのフェーズからでも対応可能です。搭載機は50mm*50mmから450mm*400mmの基板サイズまで、インサートマシンはアキシヤル、ラジアル対応、自動半田付装置は共晶半田、鉛フリー半田用の2装置、クリーンブースはクラス10,000レベルとなっております。

搭載機



ボンド塗布機



インサートマシン



自動半田付装置



X線検査装置



クリーンブース

